

# طراحی و شبیهسازی آرایه آنتن مایکرواستریپ با تغذیه سری

ناصر منتصری<sup>(\*\*</sup>، یعقوب قانع قرهباغ<sup>۲</sup> ۱- دانشجوی دکتری، دانشگاه شاهد، ۲- پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup> (دریافت: ۹۴/۰۸/۲۴؛ پذیرش: ۹۵/۰۲/۲۵)

#### چکیدہ

در این مقاله، آرایه خطی (با ۲۰ المان در راستای افق) از آنتن مایکرواستریپ با قطبش افقی بررسی شده است. مجموعه شامل سه زیر لایه مایکرواستریپ میباشد که در دو زیرلایه پایینی شبکه تغذیه و زیرلایه بالایی پچهای مایکرواستریپ قرار دارند. تحریک پچها به صورت ترویج و از طریق شبکه تغذیه در دو زیرلایه پایینی صورت گرفته است. با استفاده از شیار بین پچها و خطوط انتقال تغذیه، میدانهای الکتریکی از شبکه تغذیه به پچها تزویج شدهاند. جدا شدن شبکه تغذیه از قسمت تشعشع کننده آنتن باعث شده است که مؤلفه قطبش متعامد کمتر از -شبکه تغذیه به پچها تزویج شدهاند. جدا شدن شبکه تغذیه از قسمت تشعشع کننده آنتن باعث شده است که مؤلفه قطبش متعامد کمتر از -SoldB شود. برای رسیدن به سطح گلبرگهای فرعی (SLL) مناسب در راستای افق، آرایه به صورت غیریکنواخت و با استفاده از ضرایب چبی شف تحریک شدهاند. در شبیه سازی SLL آنتن کمتر از BB- حاصل شده است. این الگوی تشعشعی از نوع بادبزنی میباشد و در سیستمهای مخابراتی و راداری کاربردی است.

### واژگان کلیدی

آرایه خطی، آنتن پچ مایکرواستریپ، قطبش متعامد.

#### ۱. مقدمه

در بسیاری از سیستمهای مخابراتی خصوصاً انواع رادارهای جستجوگر زمینی، دریایی و ... نیاز است که از آنتنهایی با الگوی تشعشعی<sup>۱</sup> بادبزنی<sup>۲</sup> استفاده شود. از طرفی آنـتنهای آرایـهای خطی میتوانند این الگوی تشعشعی را تحقق دهند. در این مقاله برای ایجـاد الگـوی تشعشـعی بادبزنی، آرایـه خطـی<sup>۲</sup> آنـتن مایکرواسـتریپ<sup>۴</sup> اسـتفاده شـده است. در آنـتنهای آرایـهای مایکرواستریپ، المان تشعشعی میتواند از طریـق خط انتقال [۳-۱] و یا به صورت سری و پشت سر هم تغذیـه شود [۶-۴]. در صورتی که خطوط انتقال تغذیه آنتن به صورت سری طراحی شود، آنتن فشردهتر و کوچکتر میشود. بـه عنـوان مثـال در [۷]، آرایهای متشکل از ۱۸ تک سلول مایکرواستریپ به صورت سری تغذیه شدهاند. البته در [۷]، آرایهها بـه صورت غـر یکنواخت تحریک شدهاند. این تحریک یکنواخت سبب بهبـود LS<sup>4</sup> آنـتن شده است. همچنین در [۸] نیز سه نمونه تحریک آرایـه خطی آنتن مایکرواستریپ به صورت سری توضیح داده شـده است. در

حالت اول آرایههای رزونانسی به صورت موج ایستا تحریک شدهاند و دو حالت دیگر بهازای آرایههای غیر رزونانسی تحریک شده با موج متحرک میباشند. همچنین روشی جدید برای تحریک المانهای تشعشعی آنتن میتواند توسط موجبر زیرلایه همانند مقاله [۹] صورت پذیرد.

در این مقاله چگونگی طراحی آرایه مایکرواستریپ با الگوی تشعشعی بادبزنی و قطبش<sup>7</sup> افقی بررسی شده است. آرایه خطی شامل ۲۰ المان آنتن مایکرواستریپ با قطبش افقی می باشد. الگوی تشعشعی ساختار در شرایطی به صورت بادبزنی است که در راستای افق و عمود، پهنای بیم الگوی تشعشعی به ترتیب باریک و پهن باشد. با توجه به افقی بودن قطبش آنتن، تغذیه المان ها به صورت سری انجام شده است. همچنین برای حذف تشعشعات ناخواسته از شبکه تغذیه، ساختار به صورت سه لایه طراحی شده طوری که دو لایه پایینی شبکه تغذیه و لایه بالایی شامل پچهای آرایه می باشد. لازم به ذکر است که برای کاهش SLL در آنتن، پچهای مایکرواستریپ به صورت غیر یکنواخت (ضرایب چبیشف<sup>۲</sup>) تغذیه شدهاند. همچنین برای شبیه سازی آنتن از نرم افزارهای HFSS و TCS استفاده شده است.

<sup>«</sup>رايانامه نويسنده پاسخگو: n.montaseri@shahed.ac.ir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pattern

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fan beam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Linear array

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Microstrip antenna

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> side lobe level (SLL)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Polarization

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Chebyshev

#### ۲. آنتن مایکرواستریپ با سه زیر لایه

#### ۲-۱. طراحی تک المان مایکرواستریپ

یکی از مهمترین چالشها در طراحی آرایه آنتنهای مایکرواستریپ، چگونگی تحریک المانها و شبکه تغذیه آنتن میباشد. در آنتنهای مایکرواستریپ، پچ با استفاده از روشهای مختلفی تحریک میشود. در این مقاله پچ مایکرواستریپ از طریق تزویج میدانهای الکتریکی و مغناطیسی خط انتقال صورت میگیرد. در این طراحی، آنتن مایکرواستریپ از سه زیر لایه تشکیل شده است. زیر لایهها از Rogers RO4003 با ضریب نفوذپذیری الکتریکی  $\mathcal{E}_{r} = 3.55$ , ضریب تلفات 20007 = 100 نفوذپذیری الکتریکی در نماهای مختلف نشان داده شده است. آنتن مایکرواستریپ در نماهای مختلف نشان داده شده است. همچنین مقادیر پارامترهای آنتن در جدول ۱ آورده شدهاند.



**شکل ۱**. تک سلول آنتن با سه زیر لایه مایکرواستریپ

جدول ۱. پارامترهای تک سلول آنتن مایکرواستریپ (mm)

W <sub>patch</sub>	L <sub>patch</sub>	W <sub>slot</sub>	L <sub>slot</sub>	x	$W_1$	
5	7	0.7	4	3.2	0.3	

با استفاده از خط انتقال مایکرواستریپ و شیار زیر پچ، میدان الکتریکی روی خط انتقال، جریان سطحی را روی پچ مایکرواستریپ تزویج میکند. در واقع شیاری که بین خط انتقال مایکرواستریپ و پچ قرار دارد مثل یک مبدل امپدانسی عمل میکند. در ادامه مقاله نشان داده شده است که در طراحی آرایه با ۲۰ المان، نیاز است که امپدانس ورودی المانها از نقطه تقاطع با خط تغذیه اصلی بین  $\Omega$  750 تا  $\Omega$  1875 متغیر باشند. برای با خط تغذیه اصلی بین  $\Omega$  750 تا  $\Omega$  1875 متغیر باشند. برای تحقق دادن به این مقدار امپدانس ورودی، طراحی تک سلول بر اساس امپدانس ورودی زیاد (حدود  $\Omega$  500) در انتهای خط <sub>1</sub> HFSS استفاده شده است. در شکل ۲ نمودارهای حقیقی و و CST استفاده شده است. در شکل ۲ نمودارهای حقیقی و موهومی امپدانس ورودی آنتن (در انتهای خط انتقال W) در هر دو نرمافزار نشان داده شده است که در فرکانس GHZ 2018 حدوداً



نرمافزارهای HFSS و CST

#### ۲-۲. تغذیه سری آرایه خطی ۲۰ المان

هدف اصلی از آرایه کردن آنتن، ایجاد الگوی تشعشعی با پهنای بیم باریک در راستای افق میباشد. همچنین در طراحی آرایه، بایستی قطبش افقی آنتن نیز منظور شود. بنابراین به عنوان نمونه در این مقاله آرایهای از ۲۰ المان در راستای افق (x) بررسی شده است. در شکل ۳ مدار معادل آرایه در فرکانس مرکزی نشان داده شده است که  $_{x}$  فاصله المان ها از یکدیگر میباشد. آرایه از طریق خط انتقال مایکرواستریپ با امپدانس مشخصه  $\Omega = 50 \ Q$  و عرض  $_{50} W$  تحریک شده است. نکته حائز اهمیت اینکه  $_{i} R$ ها (20,...,21 نشان دهنده امپدانس ورودی المانها در نقطه تقاطع با خط انتقال  $\Omega$  (2 (یعنی نقطه تقاطع خط انتقال با عرض  $_{50} W$  و  $_{i_{k}}$ ) میباشند.



شکل ۳. مدار معادل آنتن در فرکانس مرکزی در فرکانس GHz 9.8 GHz، برای تحریک آرایهها به صورت یکنواخت میبایست امپدانس ورودی از دید خط انتقال اصلی یکنواخت میبایست امپدانس ورودی از دید خط انتقال اصلی ( $W_{50}$ ) برابر  $\Omega$  1000  $R_i = 20Z_0 = 1000$   $\Omega$ ) باشد ولی ارای عملکرد بهتر آنتن، بایستی در راستای افق میزان SLL کمتر از dB 18- باشد. بنابراین نیاز است که آرایهها به صورت غیر یکنواخت تحریک شوند. در شکل ۴ توزیع دامنه برای ۲۰ المان (با فاصله یکسان  $_x J$  از یکدیگر) در راستای افق بهازای دو حالت یکنواخت و غیر یکنواخت نشان داده شده است. در حالت غیر استفاده از روش سنتز چبیشف محاسبه شده است. با توجه به شکل ۳ در حالت تطبیق  $Z_m = Z_0$  میباشد که در حالت هنجار شده ضریب هدایت ورودی آنتن  $(Z_m / Z_0) = 1/(Z_m / Z_0)$ 

بنابراين

$$g_{in} = \sum_{i=1}^{20} g_i = 1 \tag{1}$$

که  $(R_i / Z_0) = g_i = g_i$ ها، ضرایب هدایت نرمالیزه هد  $g_i = 1/(R_i / Z_0)$  یک از المانهای آرایه میباشند. همچنین ضریب دامنه تحریک هر یک از المانهای آرایه  $(P_i) > 2$  که از روش سنتز چبیشف محاسبه شده است همان توان تلف شده در  $R_i$ ها (مطابق با شکل ۳) میباشد، در نتیجه

$$p_i = g_i \times v^2 \implies g_i = \frac{p_i}{v^2}$$
 (*i* = 1,...,20) (Y)

$$g_{in} = \frac{1}{v^2} \sum_{i=1}^{20} p_i = 1 \tag{(7)}$$

با جایگذاری ضرایب  $P_i$  ها که از روش سنتز چبیشف محاسبه شدهاند در رابطه ۳، 15.0032 \* v به دست میآید. در نتیجه ضریب هدایت نرمالیزه شده المان های آرایه از  $g_i = p_i / 15.0032$ 

با توجه به شکل ۴، مقادیر حداقل و حداکثر دامنـه تحریـک المانها به ترتیب  $0.4 = P_{20} = P_1$  و  $P_{11} = P_{10} = P_{10}$  مـی،اشـند. پـس  $1875\Omega = R_{20} = R_{10} = R_{11} = 750\Omega$  بـه ترتیـب حداکثر و حداقل امپدانسهای ورودی بهدست میآیند. به همین صورت نیز دیگر امپدانسهای ورودی محاسبه میشوند.



در شکل ۵، نمودارهای الگوی تشعشعی نرمالیزهشده آرایه بهازای دو حالت تحریک یکنواخت و غیر یکنواخت (چبیشف) مشاهده می شود. کاملاً روشن است که بهازای توزیع یکنواخت، SLL آنتن شرایط خوبی ندارد ولی با توزیع چبیشف آرایهها، SLL <20 dB حاصل شده است.



**شکل ۵.** الگوی تشعشعی نرمالیزهشده آرایه خطی۲۰ المانی ایدهآل در دو حالت تحریک یکنواخت و غیریکنواخت

در شکل ۶ آرایه ۲۰ المانی آنتن مایکرواستریپ نشان داده شده است. با توجه به نوع تحریک پچها، صفحات E-plane H-plane به ترتیب صفحات xz و yz در دستگاه مختصات دکارتی هستند. همچنین L برابر طول موج خط انتقال  $W_{50}$  تنظیم شده است در نتیجه همه المانهای آرایه به صورت همفاز تحریک می شوند. در جدول ۲ مقادیر پارامترهای آرایه خطی آنتن مایکرواستریپ مشخص شدهاند.



**شکل ۶**. آرایه سری ۲۰ المانی آنتن مایکرواستریپ

جدول ۱. مقادير پارامترهای آرایه سری انتن مایگرواستریپ (۱۱۱۱۱)													
$L_1$ $L_2$			L <sub>3</sub>		$L_x$		$W_2$	$W_{50}$					
۵	۵ ۱/۹				۴/۱		۱۶/۵		• /۵	١			
i	۱/۲۰	۲/۱۹	٣/١٨	4/14	۵/۱۶	۶/۱۵	٧/١۴	٨/١٣	٩/١٢	۱۰/۱۱			
<i>W</i> <sub>3,<i>i</i></sub>	٠/۴	• /۵	•/۶	• /Y	• /٨	٠/٩	١	١/٢	۱/۴	۱/۶			

**بدول ۲.** مقادیر پارامترهای آرایه سری آنتن مایکرواستریپ (mm)

با متغیر کردن عرض خط انتقال <sub>3,i</sub> امپدانس ورودی هر یک از المان ها تنظیم می شود. این امر سبب عدم توزیع یکنواخت دامنه در هر یک از المان ها شده است (مطابق با شکل ۴). شکل ۷ توزیع غیر یکنواخت جریان سطحی القا شده روی هر یک از پچهای آرایه را در نرمافزار HFSS نشان می دهد که پچهای دارای رنگ روشن تر نشان دهنده دامنه جریان سطحی بیشتری هستند. روشن است که سهم پچهای کناری از توزیع دامنه کمتر از پچهای میانی می باشد. با توجه به روش سنتز چبی شف و پیاده سازی آن در آرایه، الگوی تشعشعی آنتن دارای میزان dB 81->LL می باشد.

#### 

### **شکل ۷.** توزیع غیر یکنواخت جریان سطحی رو هر پچ در طول آرایه به خاطر تحریک غیر یکنواخت پچها

در شکل ۸ نمودارهای co-pol و cross-pol الگوی تشعشعی آنتن در صفحه E-plane (به صورت بزرگنمایی شده) نشان داده شده است. به دلیل عدم دخالت خطوط انتقال تغذیه آنتن در الگوی تشعشعی، میزان dB 50->cross-pol می باشد. در شکل ۹ نمودارهای oc-pol و co-pol الگوی تشعشعی در صفحه H-plane نشان داده شده است. برای اطمینان از نتایج آرایه، آنتن آرایه ای با استفاده از نرمافزار CST نیز شبیه سازی شده است. در شکل ۱۰ نمودار نرمالیزه شده الگوی تشعشعی آنتن آرایه ای (به مورت بزرگنمایی شده) در دو نرمافزار HFSS و CST نشان داده شده است. همان طور که از این شکل پیداست، dB 50->SLL



E و co-pol و co-pol آنتن آرایهای در صفحه KFSS آنتن آرایهای در صفحه HFSS (*xz*)



H و co-pol و co-pol آنتن آرایهای در صفحه H **شکل ۹.** نمودارهای (*yz*) در نرمافزار



نرمافزار HFSS و CST

شکل ۱۱ نمودار (dB) S<sub>11</sub> آرایه خطی ۲۰ المانی را در باند فرکانسی بهازای امپدانس مرجع Ω 50 در دو نـرمافـزار HFSS و S<sub>11</sub> - 20 dB .9.8 GHz نشان مـیدهـد کـه در فرکانس SH2 GH2 و میباشد. برای مشاهده وضعیت الگوی آنتن در پهنای باند، الگوی آنتن در سـه فرکانس B2, 9.8, 9.85 GH2 است، ولی در دو فرکانس دیگـر فرکانس مرکزی SLL - 19.5 lmz، ولی در دو فرکانس دیگـر نیز B51->SLL است.





**شکل ۱۲.** نمودار الگوی نرمالیزه شده آرایه خطی ۲۰ المانی در صفحه E-plane (**XZ**) و در فرکانسهای FFSS 9.75, 9.8,9.85

برای طراحی آرایهای مشابه در فرکانسی دیگر میتوان مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمود: ۱) در نظر گرفتن فرکانس مورد نظر، ۲) محاسبه عرض خط تغذیه (W50) و طول موج تغذیه (Lx) با در نظر گرفتن فرکانس طراحی، ۳) تعیین تعداد المانها بر اساس پهنای بیم مورد نیاز (که در این پروژه ۲۰ المان در نظر گرفته شده است)، ۴) محاسبه ضرایب دامنه هر یک از المانها (igal) به صورت نرمالیزه با استفاده از روش چبی شف، ۵) تعیین امپدانس ورودی مورد نیاز هر یک از المانها (Ri) با استفاده از ضرایب دامنه محاسبه شده در مرحله ۵ (gi)، ۶) طراحی المانها به گونهای که امیدانس ورودی آنها با Ra برابر باشد، ۷) پس از انجام این شش مرحله خط انتقال و المانها به صورت سری به یکدیگر متصل می شوند. ۸) شبیه سازی کل ساختار و بررسی فاز تحریک المانها. درصورتی که المانها به صورت همفاز تحريك نشده باشند، الكوى آنتن داراى جابجايى کمی نسبت به broadside خواهد بود. بنابراین در این مرحله کافیست که Lx به میزان بسیار کمی تغییر کند و مراحل ۷ به بعد تکرار گردد. ۹) در این مرحله پهنای بیم نیمتوان آنتن بررسی می شود. در صورتی که پهنای بیم مورد نیاز حاصل نشده باشد بایستی تعداد المانها تغییر کند و مراحل ۳ به بعد تکرار گردد. ۱۰) در این مرحله تطبیق ورودی آرایه بررسی میگردد. در صورتی که آرایه تطبیق نباشد بایستی تک المان طراحی شده بهینه سازی و یا طراحی مجدد شود. تمامی مراحل ذکر شده به صورت فلوچارت در شکل ۱۳ نشان داده شده است. این نمودار می تواند در طراحی آنتن آرایهای (مشابه ساختار ارائه شده) در دیگر فرکانسها و بهازای پهنای بیمهای مختلف مفید و مؤثر باشد.



شکل ۱۳. فلوچارت طراحی آنتن آرایهای با تغذیه سری

#### ۳. نتیجه گیری

در این مقاله آرایه خطی شامل ۲۰ المان سری آنتن مایکرواستریپ در فرکانس مرکزی GHz 9.8 وبرسی شده است. با توجه به اینکه قطبش افقی و پهنای بیم باریک در صفحه افق (الگوی تشعشعی بادبزنی) مد نظر بود، آرایهها از طریق ترویج خط انتقال و پچهای مایکرواستریپ تغذیه شدهاند. در این ساختار مدف اثرات ناشی از شبکه تغذیه در تشعشع آنتن باعث بهبود میزان oros-pol شده است. همچنین برای اینکه dB 81->LL باشد، آرایهها به صورت غیریکنواخت و با استفاده از ضرایب باشد، آرایهها به صورت غیریکنواخت و با استفاده از ضرایب وبی شف تحریک شدهاند. تغذیه غیریکنواخت و از روش ترویج get مان المانهای آرایه، میزان dB 81->LL و ->SLL و ->scos-pol و 50 dB HFSS المانهای آرایه، میزان و b8 ایت مقاله به شمار میآید. و TCS-pol استفاده شده است. نتایج به دستآمده از هر دو نرمافزار و TCS استفاده شده است. نتایج به دستآمده از هر دو نرمافزار کاملاً با یکدیگر تطابق داشته و صحت نتایج را اثبات میکند.

#### ۴. مراجع

- S. S. Zhong, X. X. Yang, S. Ch. Gao, and J. H. Cui, "Corner-fed Microstrip Antenna Element and Arrays for Dual-Polarization Operation," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 50, no. 10, pp. 1473-1480, 2002.
- [2] L. Roselli, F. Alimenti, M. Comez, V. Palazzari, F. Placentino, N. Porzi, and A. Scarponi, "A Cost Driven 24 GHz Doppler Radar Sensor Development for Automotive Applications," In Proc. Eur. Radar Conf. 2005, pp.335–338.

- [3] A. Valecchi, and G. B. Gentili, "Dual-Polarized Linear Series-Fed Microstrip Arrays with Very Low Losses and Cross Polarization," IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, vol. 3, no. 1, pp. 123– 126, 2004.
- [4] E. E. Okon, and C. W. Turner, "Design of Broadband Microstrip Series Array for mm-wave Applications," Electron. Letters, vol. 38, no.18, pp. 1036–1037, 2002.
- [5] B. J. Bevan, F. Y. M. Chow, and A. W. Seto, "The Synthesis of Shaped Patterns with Series-Fed Microstrip Patch Arrays," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 30, no. 6, pp. 1206-1212, 1982.
- [6] K. Wincza, S. Gruszczynski, and J. Borgosz, "Microstip Antenna Array with Series Fed Through Element Coupled Patches," Electron Letters, vol. 43, no. 9, pp. 487–489, 2007.
- [7] J. Huang, "A Parallel-Series-Fed Microstrip Array with High Efficiency and Low Cross-Polarization," Microwave and Optical Technology Letters, vol. 5, no. 1, pp. 230-233, 1992.
- [8] D. M. Pozar, D. H. Schaubert, "Comparison of Three Series Fed Microstrip Array Geometries", In Proc of the int. Conf. on Antennas and Propagation Society, 1993, pp. 728-731.
- [9] E. Soltani, B. Zakeri, and S. M. Hosseini Andargoli, "Design, Simulation and Fabrication of 2x2 Microstrip Patch Antenna Array Fed by Substrate Integrated Waveguide at x Band," Journal of Radar, vol. 3, no. 3, pp. 11–20, 2015. (in Persian)

Vol. 4, No. 3, 2016 (Serial No. 13)

# Designing and Simulation of the MicroStrip Antenna Array with Series Feed

N. Montaseri\*, Y. Qaneh Qarehbagh

Shahed University

(Received: 15/11/2015, Accepted: 14/05/2016)

## Abstract

In this article, the linear array (with 20 elements in the horizontal orientation) of microstrip antenna is examined with horizontal polarization. The set includes three microstrip substrates. There is a power network in two lower substrates and microstrip patches in the upper substrate. Excitation of patches has been done as coupled through the power network in two lower substrates. Using the slot between patches and feed transmission lines, the electric fields are coupled from the power network to the microstrip patches. Separation of the feed network from the radiating part of the antenna causes for the cross-polarization component to be less than-50 dB. On the other hand, in order to reach the appropriate side lobe level (SLL) in the horizontal orientation, the array is tapered using Chebyshev weights. After antenna simulation, SLL<-18 dB is achieved in the final structure. This radiation pattern is fan beam and can be used in radar and communication systems.

Keywords: Linear Array, Microstrip Patch Antenna, Cross-Polarization